

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2022-043

## 聚辰半导体股份有限公司

# 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关规定，现就聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会作出的“证监许可[2019]2336号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票30,210,467股，每股面值人民币1.00元，发行价格为33.25元/股，募集资金总额为人民币1,004,498,027.75元，扣除本次发行费用人民币89,310,416.46元后，募集资金净额为915,187,611.29元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2019年12月18日将扣除保荐承销费后的募集资金合计930,573,648.30元汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第ZA15884号”《验资报告》。

#### （二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金476,692,315.73元，募集资金专户余额为135,081,390.99元，使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银

行理财产品的余额为 355,000,000.00 元。报告期内，公司募集资金专户资金变动情况如下：

项目	金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	67,309,939.02
减：2022 年 1-6 月募投项目支出金额	104,728,042.92
累计使用闲置募集资金现金管理金额	455,000,000.00
加：累计使用闲置募集资金现金管理赎回金额	620,000,000.00
闲置募集资金现金管理收益金额	6,722,446.33
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	777,048.56
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	135,081,390.99

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司制定了《聚辰股份募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《聚辰股份募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份募集资金管理制度》的情形。

公司已根据相关法律法规建立了募集资金专项存储制度，募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，并与保荐机构中金公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体如下：

1、2019 年 12 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司上海张江分行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2019 年 12 月 12 日，公司与上海银行股份有限公司松江支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2019 年 12 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发

区支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2019年12月17日，公司与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

5、2021年11月12日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

6、2021年12月15日，公司注销在盛京银行股份有限公司北京五棵松支行开立的募集资金专项账户，与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行、保荐机构中金公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。（详见公司分别于2019年12月20日、2021年11月13日披露的《聚辰股份首次公开发行股票科创板上市公告书》以及《聚辰股份关于变更部分募集资金专项账户的公告》）

截至2022年6月30日，上述监管协议履行正常。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（元）
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004180	活期存款	1,688,938.51
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229007038620	活期存款	3,634,395.20
上海银行股份有限公司松江支行	03004028162	活期存款	8,568,783.35
厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	8016100000009224	活期存款	101,189,273.93
中信银行股份有限公司上海金山支行（产品专用结算账户） <sup>注</sup>	8110201014501368053	活期存款	20,000,000.00
合计	/	/	<b>135,081,390.99</b>

注：存放于中信银行股份有限公司上海金山支行的2,000万元资金于2022年6月30日已办理申购结构性存款，相关结构性存款产品于2022年7月2日成立并起息。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）为“以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”和“研发中心建设项目”。报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

#### **（一）募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司实际使用募集资金 104,728,042.92 元，具体情况详见本报告所附《聚辰股份 2022 年半年度募集资金使用情况对照表》。

#### **（二）募投项目先期投入及置换情况**

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

#### **（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，经第二届董事会第五次会议批准，公司使用总金额不超过 550,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构中金公司就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。根据第一届董事会第二十一次会议决议，公司在中信银行股份有限公司上海金山支行开立账号为“8110201014501368053”的募集资金投资产品专用结算账户，专门用于闲置募集资金投资产品的结算。（详见公司分别于 2022 年 1 月 8 日、2021 年 9 月 14 日披露的《聚辰股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》以及《聚辰股份关于开立募集资金投资产品专用结算账户的公告》）

报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均如期回款。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为 355,000,000.00 元。具体情况如下：

办理银行	产品类型	是否约定 保本	起始日	到期日	产品期限 (天)	余额 (万元)
建设银行股份有限公司 上海张江分行	结构性存款	是	2022-01-07	2022-07-07	181	5,000.00
上海银行股份有限公司 松江支行	结构性存款	是	2022-02-15	2022-08-22	188	3,000.00
上海银行股份有限公司 松江支行	结构性存款	是	2022-05-19	2022-11-23	188	2,000.00
中信银行股份有限公司 上海金山支行	结构性存款	是	2022-04-14	2022-07-13	90	7,500.00
中信银行股份有限公司 上海金山支行	结构性存款	是	2022-05-28	2022-08-26	90	3,000.00
中信银行股份有限公司 上海金山支行	结构性存款	是	2022-06-15	2022-09-13	90	5,000.00
厦门国际银行股份有限 公司北京海淀桥支行	结构性存款	是	2021-11-17	2022-08-16	272	10,000.00
<b>合计</b>	/	/	/	/	/	<b>35,500.00</b>

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

经第一届董事会第二十次会议批准，公司变更募投项目实施地点为上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号（公司现有办公场所）及上海市浦东新区上海集成电路设计产业园张东路 1761 号 10 幢，公司独立董事、监事会、保荐机构中金公司

就本次募投项目实施地点变更事项发表了明确同意意见。公司本次变更募投项目实施地点未改变项目的实施主体及建设内容，不会影响募投项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。（详见公司于 2020 年 11 月 17 日披露的《聚辰股份关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》）

## （二）调整募投项目投资金额与内部投资结构情况

考虑到行业与市场环境的变化并结合公司的实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学合理地和安排和调度资源，保障募投项目的顺利实施，经 2022 年第一次临时股东大会批准，公司在不改变募集资金投入总额以及募投项目建设内容的前提下，对以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目、混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目、研发中心建设项目的项目投资金额以及内部投资结构进行调整，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见（详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《聚辰股份关于调整募投项目投资金额及内部投资结构的公告》）。具体投资构成调整如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资构成		本次调整前 投资金额	本次调整后 投资金额	调整金额
1	以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目	一	建设投资	29,644.27	29,644.27	/
		1	工程费用	14,323.60	14,323.59	/
		2	工程建设其他费用	13,124.80	12,024.80	-1,100.00
		2.1	研发人工费用	3,670.00	6,670.00	3,000.00
		2.2	软件使用许可费	1,500.00	500.00	-1,000.00
		2.3	产品试制费	5,870.40	2,870.40	-3,000.00
		2.4	测试费	1,874.40	1,874.40	/
		2.5	办公家具购置费	50.00	50.00	/
		2.6	知识产权管理费	60.00	60.00	/
		2.7	前期工作费 (包括可研、环评等)	100.00	0.00	-100.00
		3	预备费	2,195.87	3,295.87	1,100.00
		二	铺底流动资金	6,605.67	11,605.67	5,000.00
			总投资	36,249.94	41,249.94	5,000.00
2	混合信号类芯片产品技	一	建设投资	18,600.51	18,600.51	/
		1	工程费用	1,363.60	1,363.60	/

序号	项目名称	投资构成		本次调整前 投资金额	本次调整后 投资金额	调整金额
	术升级和产业化项目	2	工程建设其他费用	15,859.09	14,259.09	-1,600.00
		2.1	研发人工费用	3,670.00	8,670.00	5,000.00
		2.2	软件使用许可费	1,860.00	860.00	-1,000.00
		2.3	产品试制费	5,757.83	2,757.83	-3,000.00
		2.4	测试费	2,886.26	1,886.26	-1,000.00
		2.5	办公家具购置费	25.00	25.00	/
		2.6	知识产权管理费	60.00	60.00	/
		2.7	场地租赁费	1,500.00	0.00	-1,500.00
		2.8	前期工作费 (包括可研、环评等)	100.00	0.00	-100.00
		3	预备费	1,377.82	2,977.82	1,600.00
		二	铺底流动资金	7,583.54	2,583.54	-5,000.00
		总投资		26,184.04	21,184.04	-5,000.00
		3	研发中心建设项目	一	建设投资	10,315.07
1	工程费用			3,500.99	3,500.99	/
2	工程建设其他费用			6,050.00	5,850.00	-200.00
2.1	研发人工费用			2,000.00	3,500.00	1,500.00
2.2	软件使用许可费			2,875.00	1,875.00	-1,000.00
2.3	测试费			900.00	400.00	-500.00
2.4	办公家具购置费			25.00	25.00	/
2.5	知识产权管理费			150.00	50.00	-100.00
2.6	前期工作费 (包括可研、环评等)			100.00	0.00	-100.00
3	预备费			764.08	964.08	200.00
总投资				10,315.07	10,315.07	/
合计				72,749.05	72,749.05	/

### (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### (四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的管理和使用以及信息披露不存在违规情形。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表：聚辰半导体股份有限公司2022年半年度募集资金使用情况对照表



附表：聚辰半导体股份有限公司 2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币（万元）

募集资金净额		91,518.76				本年度投入募集资金总额 <sup>注1</sup>			10,472.80			
变更用途的募集资金总额		/				已累计投入募集资金总额			47,669.23			
变更用途的募集资金总额比例		/										
承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 <sup>注2</sup>	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 <sup>注3</sup>	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目	不适用	36,249.94	41,249.94	41,249.94	7,287.95	34,817.36	-6,432.58	84.41	预计建设期 3 年, 预计 2022 年达到可使用状态	不适用	不适用	否
混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目	不适用	26,184.04	21,184.04	21,184.04	2,222.57	7,828.28	-13,355.76	36.95	预计建设期 3 年, 预计 2022 年达到可使用状态	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	10,315.07	10,315.07	10,315.07	962.28	5,023.60	-5,291.47	48.70	预计建设期 3 年, 预计 2022 年达到可使用状态	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	18,769.71	18,769.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/	/
合计	/	91,518.76	91,518.76	72,749.05	10,472.80	47,669.23	-25,079.82	65.53	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内, 公司募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			报告期内, 公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。									
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			截至 2022 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为 35,500.00 万元, 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。									
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			报告期内, 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。									
募集资金结余的金额及形成原因			报告期内, 公司不存在将募集资金节余的情况。									
募集资金其他使用情况			报告期内, 公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。									

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额;

注 2: 经 2022 年第一次临时股东大会批准, 公司于 2022 年 2 月 21 日调减“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”流动资金预算 5,000 万元, 调增“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”流动资金预算 5,000 万元。本次调整后, “混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”的募集资金承诺投资总额变更为 21,184.04 万元, “以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”的募集资金承诺投资总额变更为 41,249.94 万元。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。